

2025년도 하계종합 학술대회

2025년 6월 25일(수) ~ 27일(금) | 롯데호텔 제주 (중문)



논문모집 | 홈페이지(<http://conf.theieie.org>)

최우수/일반 논문

- 논문제출 : 2025년 5월 2일(금)
- 심사통보 : 2025년 5월 16일(금)
- 사전등록 : 2025년 6월 1일(일)

- 대회장 백광현 (중앙대학교)
- 담당부회장 김훈 (인천대학교)
- 조직위원장 강명곤 (서울시립대학교)
- TPC 위원장 김현 (서울과학기술대학교)

발표분야 (학회 6개 소사이어티 + New Emerging Area)

발표분야(학회 6개 소사이어티)	연구회
통신 (Communication)	통신, 미래지능형네트워크, 마이크로파 및 전파전자, ITS, 군사전자, 무선PAN/BAN
반도체 (Semiconductor)	반도체소자 및 재료, SoC 설계, 광파 및 양자전자공학, PCB & Package, RF 집적회로, 정보보안시스템, 내방사선 반도체 설계 및 소자, ESD/EOS & Latchup, 인메모링 컴퓨팅, 이미지센서
컴퓨터 (Computer)	융합컴퓨팅, 멀티미디어, 인공지능 신경망 및 퍼지시스템, M2M/IoT, 휴먼ICT, 인공지능 및 보안, 증강현실, AI응용, 블록체인
인공지능 신호처리 (AI Signal Processing)	영상처리, 음향 및 음성신호처리, 영상이해, 바이오영상신호처리, 딥러닝, 로봇지능
시스템 및 제어 (System and Control)	의용전자 및 생체공학, 제어계측, 회로 및 시스템, 전력전자, 지능로봇, 국방정보 및 제어, 자동차전자, 의료영상시스템, 스마트팩토리, 스마트 미터링
산업전자 (Industry Electronics)	산업전자제어, 임베디드시스템, 유비쿼터스 센서네트워크, 디지털통신시스템
New Emerging Area	의료, 에너지, Software, 바이오메디컬 연구회, 기타

행사문의 **학회 사무국**

- 전화 (02)553-0255 (내선 2번)
- FAX (02)552-6093
- 홈페이지 <http://conf.theieie.org>
- e-mail conf@theieie.org